

# 第二届材料基因工程高层论坛

(第一轮通知)

“第一届材料基因工程高层论坛”于2017年11月22-24日在广州成功举办,共有32位美国和国内两院院士、500多位知名专家参会交流,对推动材料研发颠覆性新理念、新方法的形成和传播,促进材料基因工程关键技术的发展和应用,起到了积极地作用。

为了进一步促进材料基因工程基础理论、前沿技术和关键装备的发展和应用,加强国际交流,加速我国新材料的研发和应用,由中国工程院、工业和信息化部产业发展促进中心、中国材料研究学会主办,北京科技大学、中国工程院化工、冶金与材料工程学部、北京材料基因工程高精尖创新中心承办的第二届材料基因工程高层论坛,定于2018年10月14-16日在北京国际会议中心召开。

## 论坛主题

---

- 1、材料高通量计算与设计
- 2、材料高通量制备与表征
- 3、材料服役与失效行为高效评价
- 4、材料数据库与大数据技术
- 5、材料基因工程技术应用

论坛将邀请国内外知名专家做主论坛和分论坛主旨报告。论坛报告以邀请报告为主,接受部分自由投稿,如有意投稿,请于2018年7月31日前将报告摘要和个人简历发送至论坛官方邮箱,由论坛组织专家评审后择优录用。

最新会议信息,请关注网址:[www.ForMGE.cn](http://www.ForMGE.cn)。

## 时间安排

---

- 7月31日：自由投稿截止
- 8月31日：稿件录用通知
- 9月30日：报名及注册费缴纳截止
- 10月14日：全天报到
- 10月15日：上午论坛开幕式及主论坛报告；下午分论坛报告
- 10月16日：分论坛报告

## 注册信息

---

论坛注册费：正式代表，2000元/人；

学生代表，800元/人。

## 联系方式

---

论坛官方邮箱：[mge@ustb.edu.cn](mailto:mge@ustb.edu.cn)

论坛官方网址：[www.ForMGE.cn](http://www.ForMGE.cn)

联系人：黄海友（13683695218）